文章编号: 1005-5630(2023)06-0068-08

DOI: 10.3969/j.issn.1005-5630.202303030036

激光直写氧化石墨烯可调光子筛

王金凤^{1,2},李 辩^{1,2},孙明宇^{1,2}

(1. 上海理工大学光子芯片研究院,上海 200093;

2. 上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海 200093)

摘要:光子筛不受衍射极限限制且设计结构灵活,是一种新型衍射元件。相比于振幅型光子 筛,相位型光子筛能量透过率更高,成像对比度更加尖锐,具有应用优势。然而,常见衍射 光学器件面临加工复杂及难以调制等局限。石墨烯及其衍生材料具有良好的光电调制特性, 被广泛用于衍射光学器件制备。利用激光直写技术可实现诱导还原氧化石墨烯,是一种简单 高效的微纳加工技术。利用时域有限差分方法研究光子筛的衍射特性,并基于激光直写技术 制备氧化石墨烯光子筛。通过不同激光功率加工可获得材料的折射率调制,器件实现了明显 的焦距调制 (1.62 mm) 和聚焦效率的提高 (13.6%)。该方法有望为实现可调制衍射光学元件提 供简便、灵活的设计与制备手段。

关键词:激光直写;氧化石墨烯;相位型光子筛;光场调制 中图分类号:TN 202 文献标志码:A

Tunable photon sieve based on laser direct writing graphene oxide

WANG Jinfeng^{1,2}, LI Bian^{1,2}, SUN Mingyu^{1,2}

 (1. Institute of Photonic Chips, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China;
 2. School of Optical-Electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: Photon sieve is a new type of diffraction element, which is not limited by diffraction limit and has flexible design structure. Compared with amplitude-type photon sieve, phase-type photon sieve has higher energy transmittance and sharper imaging contrast, which has application advantages. However, common diffractive optical devices face limitations of complex processing and difficulty in tuning. Graphene and its derivatives have good photoelectric tuning properties and are widely used in the preparation of diffractive optical devices. Laser direct writing technology can realize the induced reduction of graphene oxide, which is a simple and efficient micro-nano processing technology. In this paper, the diffraction characteristics of the photon sieve is studied by using the finite-difference time-domain method, and the graphene oxide photon sieve is prepared

收稿日期: 2023-03-03

第一作者: 王金凤 (1996—), 女, 硕士研究生, 研究方向为微纳衍射元件。E-mail: 18435226139@163.com

通信作者:孙明宇(1988—),男,讲师,研究方向为全光人工智能芯片、光学衍射微纳结构及人工超表面设计等。E-mail: sunmingyu@usst.edu.cn

based on the laser direct writing technology. The refractive index modulation of the material can be obtained by processing with different laser power, and the device can achieve obvious focal length modulation (1.62 mm) and focus efficiency improvement (13.6%). This method is expected to provide a simple and flexible design and preparation method for realizing tunable diffractive optical elements.

Keywords: laser direct writing; graphene oxide; phase-type photon sieve; light field modulation

引 言

近年来,光子筛(photon sieve, PS)作为一种 衍射型光学元件,具有结构小、聚焦分辨率高与 设计灵活等优点,受到广泛关注。在众多现代 光学成像系统,如高分辨率显微镜^[1]、表面成 像^[2]和紫外光刻应用^[3]中具有研究价值。光子筛 的设计灵感起源于菲涅耳波带片(Fresnel zone plate, FZP)。FZP由透明和不透明环带交替组 成,当光束经过各透明波带衍射后到达光轴满 足 2π 整数倍相位差时可获得相干相长,产生聚 焦效果。光子筛使用大量透光小孔取代 FZP 的 透光环带,由于小孔衍射可以抑制部分高阶衍射 且压低聚焦光斑的旁瓣,光子筛相比 FZP 可以 改善成像对比度及衍射分辨率^[4]。早期研究主要 集中在振幅型光子筛,即设计透光小孔在环带上 的大小和位置分布, 实现透光小孔之间衍射光场 相干叠加。该设计可实现诸如宽光谱消色差成 像^[5]、广角衍射^[6]、全息成像^[6]以及旁瓣抑制提 升聚焦效率^[7-10]等效果。用小孔取代透光环带无 疑使入射光透过率降低,能量损失增大,因此, 研究者们进一步提出了相位型光子筛的设计。相 位型光子筛是将不透明环带替换为透光材料,通 过设计材料的厚度与折射率,在相邻环带间引入 适当相位差实现衍射光相干叠加。相比于振幅型 光子筛,相位型光子筛的能量透过率更高,衍射 效率明显增强[11],进而获得更高图像对比度。

常见的光子筛衍射孔大致在微米纳米尺寸, 通常需要精密微纳加工方法进行制备,如光刻、 3D打印^[12]等手段。激光直写技术作为近年来逐 渐成熟的微纳加工技术,可根据设计结构实现材 料表面微纳结构的快速精密加工,逐渐受到人们

认可。但是,光子筛的衍射孔径尺寸与工作波长 有关,如可见光波段下孔径尺寸大致在微米及以 下,这对于结构加工提出了挑战。另一个限制因 素在于当下衍射器件材料的光学性质难以调制。 为了实现可调控光子筛衍射器件的研究,人们利 用可调介质与衍射结构的复合^[13-15]。但是,这类 设计通常包括电光介质与金属^[16]或介电材料 结构相结合, 高成本的光刻加工工艺阻碍了其大 规模制备。还原氧化石墨烯(reduced graphene oxide, rGO)是一种导电的类石墨烯材料, 可通 过对氧化石墨烯(graphene oxide, GO)热还原^[17]、 化学还原^[18]、电化学还原^[19]、光还原^[20]等多种 还原方法制备,且具有光致相变^[21]、三阶非线 性效应^[22]与良好的机械性^[23],在光电器件的设 计制备中受到广泛关注^[24]。基于激光直写(laser direct writing, LDW)技术可以实现混合 GO/rGO 结构的任意二维图案加工,无需掩膜与化学蚀 刻,展示出加工简单、即时响应等优势。通过实 时改变直写激光参数(如功率、扫描速度等), 可以对 GO 薄膜材料的光还原水平进行调控,达 到调制 GO/rGO 薄膜参数的效果,如:厚度、折 射率、导电率、透射率等,在可见光至近红外的 较宽波段上实现光学调控。最近, Low 等^[25]报 道了一种基于激光直写还原氧化石墨烯制备波带 片的方法。当激光入射功率高于阈值功率时,可 以获得 GO 到 rGO 的相变,实现菲涅尔波带片 的制备,并具有良好的聚焦性能。

本文提出了一种利用激光直写技术还原 GO 材料,设计制备焦点可调制的相位型光子筛 衍射器件方案。利用时域有限差分(finite difference time domain, FDTD)方法对不同折射率 调制的 rGO 光子筛的光学聚焦性能进行了仿真 设计与研究,并进行实验验证。文章通过控制激 光功率范围(10~27 mW)制备 GO/rGO 光子筛元件,研究比较不同还原程度下光子筛的聚焦效果。

相位型光子筛的设计原理与仿真 分析

1.1 相位型光子筛的设计

光子筛设计模型基于菲涅耳波带片成像模型 获得。波带片/光子筛设计时应确保透光环带的 径向位置可满足衍射光在焦点处产生干涉。在振 幅型光子筛中,为了使第 m 个环带上透过小孔 的衍射光与透过光子筛中心点的光束产生相长干 涉, 第 m 个环带中小孔的径向位置必须满足

$$\sqrt{r_m^2 + f^2} - f = m\frac{\lambda}{2} \tag{1}$$

式中: *f*为振幅型光子筛的焦距; λ为入射波 长; *m*为环带数; *r_m*为光子筛半径^[26]。由此推出

$$f \approx \frac{r_m^2}{m\lambda} \tag{2}$$

相比之下,相位型光子筛使用全透明材料^[27], 通过设计材料的厚度与折射率,在振幅型光子筛 衍射光路的基础上叠加相位差使相邻波带间可以 相长干涉实现聚焦。相位型光子筛的透过率更 高,结果表现出更高的衍射效率^[28]。本文基于 氧化石墨烯材料的特点设计了相位型光子筛。如 图 1(a)所示,平行光透过小孔与透过光子筛中 心点的光束产生相干相长,波带间的相位损失通 过改变小孔内的折射率产生相位差来弥补。该过 程的聚焦原理如图 1(b)所示,透射光通过第 *m*个环带上的小孔到达焦点的光程*R_m*需满足

$$\Delta n \cdot d + (R_m - f) \cdot n_{\text{air}} = m \frac{\lambda}{2}$$
(3)

式中: *f* 为光子筛的焦距; *d* 为光子筛器件的厚度。小孔与基底材料的折射率之差定义为

$$\Delta n = n_2 - n_1 \tag{4}$$

空气折射率设置为

$$n_{\rm air} = 1 \tag{5}$$



图 1 基于 GO 的相位型光子筛结构图与衍射示意图

Fig. 1 The structure and diffraction of phase-type photon sieve based on GO

此时

$$R_m = m\frac{\lambda}{2} - \Delta nd + f \tag{6}$$

通过几何关系可知

$$R_m^2 = r_m^2 + f^2 (7)$$

式中 *r*_m 是光子筛器件小孔阵列的半径。此时,相位型光子筛的焦距满足

$$f \approx \frac{r_m^2}{m\lambda - 2\Delta nd} \tag{8}$$

式中: n₂为小孔内材料折射率,即rGO折射 率; n₁为环境材料折射率,即GO折射率。可以 看出,焦距f随着折射率差Δn的增大而增加。 最终设计光子筛衍射聚焦示意图如图1(c)所 示。因为每个环带的面积相等,为了使相邻环带 产生最大的相位差,设计中光子筛小孔直径等于 相应的FZP环带宽度,且满足每个环带占据的 小孔数量最大。

1.2 仿真参数设计

为了模拟 GO 相位型光子筛的衍射光场分布,研究使用 FDTD 搭建三维仿真模型,其中小孔部分设置为 rGO 材料,折射率从 2.4 变化 到 3.3,以匹配 rGO 不同还原状态的折射率^[29],其余部分设置为未经还原的 GO 材料,折射率

n = 2.3。研究中仿真入射波长设置为 632.8 nm, 光子筛直径为 25.2 μm, 共 10 个环带,最小小 孔直径为 0.6450 μm,最大为 1.6475 μm,样品 厚度为 0.316 μm。整个模拟环境使用 20 nm 的 仿真网格执行三维矢量模拟。需要注意的是, 在 FDTD 模拟中,大尺寸光子筛需要大量的计 算时间和运行内存,为了减少计算内存需求,按 式(8)将实验目标的光子筛尺寸缩小后,进行仿 真计算。

1.3 仿真结果分析

FDTD 模拟的相位型光子筛沿光轴和焦平面的电场强度分布如图 2 所示,结果表现出明显的聚焦效果。光子筛的模拟聚焦效率(即零阶衍射效率)可达 18.77%,比在聚酰亚胺基片上制备相位型光子筛聚焦效率(11.45%)有所提高,聚焦光斑尺寸的半高全宽(full width at half-maximum,FWHM)为 0.96 μ m。之后 GO 的折射率固定为 $n_{GO} = 2.3$,小孔内 rGO 的折射率从 $n_{rGO} = 2.4$ 到 $n_{rGO} = 3.3$ 变化,研究 rGO 的折射率变化对焦距



Fig. 2 Electric field intensity distribution of phase-type photonic sieve

和衍射效率的影响。提取光场强度最强的位置作为焦点位置,随折射率变化焦距变化趋势如图 3 所示。在 $\Delta n = 0.1 < 0.2$ 时,因低折射率差导致相位调制作用较小,聚焦效果不明显(见图 3(a))。随着 Δn 逐渐从 0.2 增加至 1.0,相位调制导致的光程差影响加强,光子筛开始产生聚焦效果,焦距从 20.6469 µm 逐渐增加至22.7324 µm,根据式(8)可知, Δn 增大,焦距也随之增大,与理论相符。如图 3(b)所示,蓝线为仿真曲线,红线为拟合曲线。而聚焦效率随着折射率差的增大表现出先增加后减小的趋势,并在 $\Delta n = 0.7$ 时获得



Fig. 3 The change of focusing effect of photon sieve with refractive index difference

最高 18.77% 的聚焦效率。这里聚焦效率定义为 焦点电场强度的平方与总入射光场的比值。这可 以归结为该光子筛结构下,此时折射率导致光程 关系满足相长干涉的最优条件,即满足相邻环带 相位的调制阈值π,聚焦效率在该调制相位时达 到最大值。当相位调制偏离最优条件窗口,聚焦 效率随之降低。

2 器件制备与结果

2.1 GO 薄膜制备与激光直写

GO 薄膜使用滴注法制备,即将质量浓度为 4.0 mg/mL 的 GO 胶溶液(Sigma-Aldrich Corp)与 去离子水按1:1混合,超声之后均匀混合成质 量浓度为2.0 mg/mL 的 GO 悬浮液。将500 µL GO 溶液滴注到亲水处理的玻璃基片,并在室温 下形成干净且均匀的薄膜。使用台阶仪(Dektak-XT 10th, Bruker)测试该 GO 薄膜的总厚度为 1.5 µm,表面粗糙度约为300 nm,如图4(b)所 示。还原氧化石墨烯过程是由激光直写微纳加工 系统(Photonic Professional GT, Nanoscribe GmbH) 制备的。使用激光中心波长为780 nm,扫描速 度最大达到70 mm/s,重复频率为80 MHz,脉 冲宽度为100 fs,最大平均输出功率为100 mW。 通过使用无掩模激光直写方法,将 GO 进行图案 化还原为rGO,完成光子筛平面透镜的制备。样



图 4 GO 薄膜直写流程与厚度



品制备过程中使用数值孔径 NA = 0.5 的 20 倍物 镜,扫描速度设置为 10 mm/s。通过调整加工激 光功率的大小(10~27 mW),实现样品不同的还 原状态。

2.2 制备结果及分析

之后,对制备光子筛样品进行光学测试。其 中,测试入射波长为 632.8 nm。为了制备方便, 实际制备样品尺寸为 2 mm,根据光子筛的设计 原理(见式(8)),设计 30 个环带,其中最小小 孔的直径为 16.3754 µm,最大小孔的直径为 73.678 µm。不同激光功率下制备的 rGO 折射 率 *n*和消光系数 *k*,结果由椭偏仪(M-2000, J.A.Woollam)测量(见图 5)。测试获得实验中制 备的 GO 薄膜 *n* = 1.86、*k* = 0.23。在激光功率 *P* > 10 mW 并逐渐增大进行还原时,rGO 的折射 率和消光系数随之增加。还原区域发生折射率和 消光系数的变化使得在设计光子筛衍射聚焦时样 品相位调制更具灵活性。



通过光学显微镜(BX53, Olympus)对实验制 备获得 GO/rGO 结构的宏观图案和微观形貌图进 行表征。图 6(a)~(h)依次展示了激光功率为 越发清晰, 10,12,15,17,20,22,25和27mW激光还 光功率为 原下的光子筛的表面形貌,可以看到随着激光功 的水爆炸 率的逐渐增加,还原后的样品表面颜色由浅色变 微观形貌 成深色,而后逐渐变得透亮。这是因为在激光功

率的逐渐增加,还原后的样品表面颜色由浅色变成深色,而后逐渐变得透亮。这是因为在激光功率低于 10 mW 时,功率太低未达到还原 GO 的阈值,未发生光还原反应。随着激光功率达到还原阈值,GO 逐渐转化成 rGO 并显示黑色。当功率继续增加,光还原伴随着热烧蚀作用,还原位置的 rGO 含氧官能团的部分减少甚至被去除,从而厚度减少并变得逐渐透明,小孔的边缘结构



different laser power

越发清晰,均显示出清晰良好的多孔结构。在激 光功率为 27 mW 时,剧烈的热效应导致 GO 中 的水爆炸性蒸发并产生含氧基团的消除。图 6 中 微观形貌图展示了不同激光功率制备下光子筛边 缘小孔形貌。不难发现,随着激光功率的逐渐增 大,小孔的直径增加。这是因为超过光还原阈值 的多余能量形成热积累,导致小孔直径展宽。制 备结果证明,通过将激光选择性聚焦到 GO 薄膜 的指定区域,可以生成 rGO 或者烧蚀的高透明 图案,其还原程度及其形貌特征可以通过激光参 数灵活的控制。

3 器件光学测试

光子筛聚焦测试光路如图 7 所示。测试光源 为波长 632.8 nm 氦氖激光,光斑经扩束系统放 大至2mm后由光子筛聚焦,聚焦光束通过物镜 成像到 CCD(CS165CU, Thorlabs)相机。通过沿 光轴平移光子筛,捕获沿光轴传播的横截面光场 强度分布,并以此判断相位型光子筛的聚焦位 置。如图8所示,当扩束后平行光透过光子筛传 播时,产生了明显的会聚效果,实验证明了光子 筛样品的聚焦能力,其中焦点位于 5.86 cm。随 着探测端远离焦点,光束开始发散,光斑逐渐扩 大并产生类似 FZP 的衍射图案。沿光轴方向的 光斑直径变化如图9所示,其中,焦斑尺寸为 101.81 µm。为了研究激光直写 GO 制备的相位 型光子筛产生的焦点调制能力,实验分别提取 不同激光功率制备样品的焦点位置信息。如 图 10(a)所示,随着激光功率的增加,样品焦距从 5.850 cm 增加到 6.012 cm(Δ*f*≈1.62 mm)。根据 理论设计,该尺寸光子筛可实现焦距变化 $\Delta f \approx$ 1.82 mm,实验结果与理论值相接近,表现出良 好的一致性。但是,由于目前制备的 GO/rGO 光 子筛的折射率差尚达不到最大相位调制窗口 $(\Delta n=1)$,以及薄膜表面粗糙度影响等原因,实 验调制结果距离仿真设计的最优结果尚有提升空 间。同时,为了测量不同光子筛的聚焦效率,实 验利用功率计(PM120VA, Thorlabs)收集光子 筛出射面与焦点处的光强。聚焦衍射效率定义为 零阶衍射强度与总透射光强之比,聚焦效率的变 化趋势如图 10(b)所示。随着激光功率的增强,

聚焦效率先减小后增加,而后再次减小。这是因为随着激光功率的增加,小孔还原区域逐渐变黑,导致透射率减小,聚焦效率也随之减小。之后光还原伴随着烧蚀,还原区域厚度降低,透射率增加,聚焦效率随之增加。随着小孔区域的减薄与透明,光透过光子筛时的总透射光强较大,零阶衍射光强与总透射光强之比降低。这些结果证实,GO相位型光子筛工作良好,与设计效果相吻合。





Fig. 8 Transmission of diffraction light field of photon sieve



Fig. 9 Change of light spot diameter along the optical axis

4 结 论

本文通过激光直写技术光还原 GO 方法制备 了焦点可调制相位型光子筛。通过控制还原过程 中的激光功率和扫描速度,获得不同程度 GO 的 还原相变,实现设计结构的折射率调控。通过对 比理论仿真与实验测试,结果成功演示了 GO 薄膜制备相位型光子筛的聚焦效果,并达到



Fig. 10 Changes in focal length and diffraction efficiency of the photon sieve prepared with different laser power

1.62 mm 的焦距调制与 13.6% 的焦点衍射效率的 提升。这些结果不仅证实了利用激光直写 GO 可 获得出色的光学调制特性,也为制备微纳尺寸可 调控衍射光学器件提供了一种简单有效的方法与 思路。

参考文献:

- [1] CHENG G X, HU C, XU P, et al. Zernike apodized photon sieves for high-resolution phase-contrast x-ray microscopy[J]. Optics Letters, 2010, 35(21): 3610 – 3612.
- ZHAO X N, XU F, HU J P, et al. Broadband photon sieves imaging with wavefront coding[J]. Optics Express, 2015, 23(13): 16812 – 16822.
- [3] CHEN Z F, WANG C H, PU D L, et al. Ultra-large multi-region photon sieves[J]. Optics Express, 2010, 18(15): 16279 – 16288.
- [4] KIPP L, SKIBOWSKI M, JOHNSON R L, et al. Sharper images by focusing soft X-rays with photon sieves[J]. Nature, 2001, 414(6860): 184 – 188.
- [5] LIYX, WANG CA, ZHAOXN, et al. Multispectral

and large bandwidth achromatic imaging with a single diffractive photon sieve[J]. Optics Express, 2018, 26(16): 21141 – 21152.

- [6] PARK J, LEE K, PARK Y. Ultrathin wide-angle largearea digital 3D holographic display using a nonperiodic photon sieve[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 1304.
- [7] XIE C Q, ZHU X L, JIA J. Focusing properties of hard X-ray photon sieves: three-parameter apodization window and waveguide effect[J]. Optics Letters, 2009, 34(19): 3038 – 3040.
- [8] XIE C Q, ZHU H L, LI L L, et al. Feasibility study of hard-x-ray nanofocusing above 20 keV using compound photon sieves[J]. Optics Letters, 2010, 35(23): 4048 – 4050.
- [9] LIU T, ZHANG X, WANG L J, et al. Fast and accurate focusing analysis of large photon sieve using pinhole ring diffraction model[J]. Applied Optics, 2015, 54(17): 5327 – 5331.
- [10] LIU T, WANG L J, ZHANG J Z, et al. Numerical simulation and design of an apodized diffractive optical element composed of open-ring zones and pinholes[J]. Applied Optics, 2018, 57(1): 25 – 32.
- [11] 熊玉卿, 李坤, 王瑞, 等. 光子筛: 研究进展及空间应 用前景 [J]. 真空与低温, 2022, 28(6): 623 - 631.
- [12] RODRIGUES V R M, DHARMADHIKARI J A, DHARMADHIKARI A K, et al. Direct femtosecond laser fabricated photon sieve[J]. OSA Continuum, 2019, 2(4): 1328 – 1341.
- [13] LIU Y J, DAI H T, SUN X W, et al. Electrically switchable phase-type fractal zone plates and fractal photon sieves[J]. Optics Express, 2009, 17(15): 12418 – 12423.
- [14] JAVADZADEH M, PANAHI F, KHOSHSIMA H. Tunable nematic liquid crystal PS-NPS lens[J]. Optics Communications, 2019, 450: 222 – 227.
- [15] YÖNTEM A Ö, LI J F, CHU D P. Imaging through a projection screen using bi-stable switchable diffusive photon sieves[J]. Optics Express, 2018, 26(8): 10162 – 10170.
- [16] HUANG K, LIU H, GARCIA-VIDAL F J, et al. Ultrahigh-capacity non-periodic photon sieves operating in visible light[J]. Nature Communications, 2015, 6: 7059.
- [17] DOLBIN A V, KHLISTYUCK M V, ESEL'SON V B, et al. The effect of the thermal reduction temperature on the structure and sorption capacity of reduced graphene

oxide materials[J]. Applied Surface Science, 2016, 361: 213 – 220.

- [18] WAN D Y, YANG C Y, LIN T Q, et al. Lowtemperature aluminum reduction of graphene oxide, electrical properties, surface wettability, and energy storage applications[J]. ACS Nano, 2012, 6(10): 9068 – 9078.
- [19] LI W Y, LIU J G, YAN C W. Reduced graphene oxide with tunable C/O ratio and its activity towards vanadium redox pairs for an all vanadium redox flow battery[J]. Carbon, 2013, 55: 313 – 320.
- [20] 谢磊, 雷小华, 谭小刚, 等. 不同波长的激光还原氧化 石墨烯的规律 [J]. 光子学报, 2018, 47(4): 0431003.
- [21] LOH K P, BAO Q L, EDA G, et al. Graphene oxide as a chemically tunable platform for optical applications[J]. Nature Chemistry, 2010, 2(12): 1015 – 1024.
- [22] MA X G, WANG Y M, HAO X J, et al. Giant nonlinear optical response of graphene oxide thin films under the photochemical and photothermal reduction[J]. Advanced Materials Interfaces, 2022, 9(21): 2200890.
- [23] WEI S B, CAO G Y, LIN H, et al. A varifocal graphene metalens for broadband zoom imaging covering the entire visible region[J]. ACS Nano, 2021, 15(3): 4769 – 4776.
- [24] WAN Z F, CHEN X, GU M. Laser scribed graphene for supercapacitors[J]. Opto-Electronic Advances, 2021, 4(7): 200079.
- [25] LOW M J, LEE H, LIM C H J. Laser-induced reducedgraphene-oxide micro-optics patterned by femtosecond laser direct writing[J]. Applied Surface Science, 2020, 526: 146647.
- [26] ANDERSEN G. Large optical photon sieve[J]. Optics Letters, 2005, 30(22): 2976 – 2978.
- [27] JULIAN M N, MACDONNEL D G, GUPTA M C. Flexible binary phase photon sieves on polyimide substrates by laser ablation[J]. Optics Letters, 2018, 43(10): 2368 – 2371.
- [28] JULIAN M N, MACDONNELL D G, GUPTA M C. High-efficiency flexible multilevel photon sieves by single-step laser-based fabrication and optical analysis[J]. Applied Optics, 2019, 58(1): 109 – 114.
- [29] 马德跃,李晓霞,郭宇翔,等.还原石墨烯光学波段复 折射率及消光性能研究 [J].光子学报,2017,46(12):
 1216002.

(编辑:张 磊)